

柔性电路板薄膜激光切割麦拉片云母片激光打孔微孔加工

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 柔性电路板薄膜激光切割麦拉片云母片激光打孔微孔加工 |
| 公司名称 | 北京华诺恒宇光能科技有限公司 |
| 价格 | 30.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华诺激光 材质:聚酰亚胺薄膜 产地:北京、天津 |
| 公司地址 | 北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号 |
| 联系电话 | 13011886131 |

产品详情

柔性电路板薄膜激光切割麦拉片云母片激光打孔微孔加工

聚酰亚胺薄膜切割，随着薄膜技术的发展，各种非金属薄膜在3C电子类产品中得到广泛的应用，聚酰亚胺薄膜产品可以用于屏蔽密封、防水密封、导热、绝缘、外观装饰、外观防护等，这些薄膜厚度一般在0.1~2之间，应用的场景形态各异，形状千变万化。由于传统生产制造方法——切割或者模具成型的局限性，激光切割在聚酰亚胺薄膜成型中得到了广泛的应用。